**Bohrsches Atommodell:**  $N_{max} = 2 \cdot n^2$ 

mit  $N_{max}$  = max. Anzahl Elektronen/Schale und n = Schalennummer von innen

startend, Sonderregel: Äußerste Schale max. 8 Elektronen (Edelgaskonfi.)

Eigenschaften: Halbleiter: 4, Verbindungshalbleiter: 3 oder 5, Metalle: 1 bis 3 Valenzelektronen

Metallbindung: Kristallbildung in Metallen Valenzelektronen nicht beteiligt → daher gute Stromleiter

Elektronenpaarbindung: Teilen sich Valenzelektronen, Edelgaskonfi möglich → schwer zu lösen → Halbleiter

Leitungsmechanismen in Halbleiter: Methode 1.) Eigenleitung Methode 2.) Störstellenleitung

- 1.) Eigenleitung: (bei reinen Halbleitern einzige Methode)
  - a) Paarbildung: Bei Energiezufuhr verlässt Valenzelektron sein Platz, es entsteht Loch, Löcher wandern → positiver Ladungsträger
  - b) Rekombination: freies Elektron wird durch ein Loch wieder eingefangen

 $n_{i\,(Silizium)}$  =1,5 ·10<sup>10</sup> cm<sup>-3</sup>,  $T_0$  = Bezugstemperatur (300K), [Wg] = eV  $\rightarrow$  mal 1,6 · 10<sup>-19</sup> As =

- Konzentration gleich  $n_0 = p_0 = n_i = f(T)$ Gleichgewicht zwischen a) und b) Intrinsic-Zahl, Temp-Abhängig
- 2.) Störstellenleitung: Fremdatome werden hinzugefügt (Ziel: Leitfähigkeit erhöhen)
  - a) Dotieren mit 5-wertigen Fremdatomen (n-Halbleiter) (z.B. Phosphor, Arsen)

Fremdatom wird Donator genannt, kleine Ionisierung Energie, negativer Ladungsträger → n-leitender Halbleiter

b) Dotieren mit 3-wertigen Fremdatomen (p-Halbleiter) (z.B. Bor, Aluminium)

Fremdatom wird Akzeptor genannt, kleine Ionisierung Energie, positiver Ladungsträger → p-leitender Halbleiter

Formeln zu 2.) Ladungsträger im thermodynamischen Gleichgewicht  $\rightarrow$  homogen dotiert  $\rightarrow$  Kristall neutral

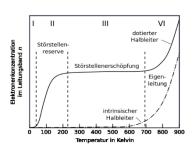
Neutralitätsbedingung:  $p_0 + N_D^+ = n_0 + N_A^-$  Massenwirkungsgesetz:  $n_0 \cdot p_0 = n_i^2$ 

Bei einfacher Dotierung ist endweder  $N_D^+$  oder  $N_A^- = 0$ 

Konzentration der freien Ladungsträger im thermod. Gleichgewicht:

$$n_0 = \frac{1}{2} \left( N_D^+ - N_A^- + \sqrt{\left( N_D^+ - N_A^- \right)^2 + 4 \cdot n_i^2} \right)$$

$$p_0 = \frac{1}{2} \left( N_A^- - N_D^+ + \sqrt{\left( N_A^- - N_D^+ \right)^2 + 4 \cdot n_i^2} \right)$$



**Majoritätsträger:** aus Dotierung  $\rightarrow$  bei n-Halbleiter Elektronen  $n_{n0}$  in Überzahl, bei p-Halbleiter Löcher  $p_{p0}$  in Überzahl

Minoritätsträger: aus Eigenleitung → bei n-Halbleiter Löcher pn₀ in Unterzahl, bei p-Halbleiter sind Elektronen np₀ in Unterzahl

Ladungsträgerkonzentration im n-leitenden Halbleiter:

(Es wird nur mit  $N_D$  doniert)  $N_D >> n_i$ **Einfachdotierung:** 

Majoritätsträger-Konzentration:  $n_{n0} \approx N_D^+ \approx N_D$  (Dotierungskonzentration)

**Minoritätsträger-Konzentration:**  $p_{n0} pprox {n_i}^2/N_D$  (Konzentration ist kleiner als die obige)

Mehrfachdotierung:  $N_D > N_A$  und  $(N_D - N_A) >> n_i$ 

Majoritätsträger-Konzentration:  $n_{n0} \approx N_D^+ - N_A^- \approx N_D - N_A$ 

Minoritätsträger-Konzentration:  $p_{n0} pprox {n_i}^2/(N_D-N_A)$ 

#### Ladungsträgerkonzentration im p-leitenden Halbleiter:

**Einfachdotierung:** (Es wird nur mit  $N_A$  doniert)  $N_A >> n_i$ 

**Majoritätsträger-Konzentration:**  $p_{p0} \approx N_A^- \approx N_A$  (Dotierungskonzentration)

Minoritätsträger-Konzentration:  $n_{p0} \approx n_i^2 / N_A$ 

Mehrfachdotierung:  $N_A > N_D \text{ und } (N_A - N_D) >> n_i$ 

Majoritätsträger-Konzentration:  $p_{p0} \approx N_A^- - N_D^+ \approx N_A - N_D^-$ 

Minoritätsträger-Konzentration:  $n_{p0} \approx n_i^2/(N_A - N_D)$ 

#### Leitfähigkeit eines Halbleiterkristalls:

mit  $\mu$  siehe Tabelle, Angabe

Leitfähigkeit:  $\kappa = e \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p)$  hohe Dotierungskonzentration  $\rightarrow$  hohe Wärmeschwingung  $\rightarrow$  geringe Beweglichkeit  $\rightarrow$  geringe Leitfähigkeit

Ladungsträgerbeweglichkeit:  $\mu(T) = \mu(T_0) \cdot \left(\frac{T}{T_0}\right)^{-\frac{3}{2}} \rightarrow \text{temperaturabhängig}$ 

$$[\mu] = \frac{cm^2}{Vs} , [\kappa] = \frac{s}{m}$$

#### Das Energie-Bändermodell: Valenzband und Leiterband

Bei Hoher Energiedichte sind die einzelnen Energieniveaus nicht mehr voneinander unterscheidbar

Valenzband → Elektron kann sich leicht lösen und frei bewegen (durch Wechselwirkung benachbarte Atome)

Bei Metalle: Valenzband und Leitungsband überlappen → keine verbotene Zone → keine Energiezufuhr nötig → leiten

Bei Nichtleitern: Elektronen können sich im Valenzband nicht frei bewegen da zwischen Atomen "eingesperrt"→ fürs leiten müssten sie ins Leitungsband, das verhindert eine Bandlücke  $\triangleq$  verbotenes Band  $\triangleq$   $\mathbf{W}_{G}$  (Energie wird benötigt)

Bei Halbleiter: Bandlücke ist klein (bereits bei Raumtemperatur gelangen paar ins Leitungsband) W<sub>G</sub> wird überwindet

Für Eigenleitung gilt:  $n_0 \cdot p_0 = n_i^2 = N_C \cdot N_V \cdot e^{\frac{-W_G}{k \cdot T}}$  mit Bandabstand:  $W_G = W_C - W_V$ 

Für dotierten Halbleiter (Störstellenleitung): Dotieren mit Fremdatomen → Energie-Terme im verbotenen Band (Störterme)

#### Temperaturabhängigkeit von Halbleiterdaten:

$$\text{f Für } \mu_n, \ \mu_p, N_C, N_V \rightarrow \boxed{ f(T) = f(T_0) \cdot \left(\frac{T}{T_0}\right)^{-\frac{3}{2}} }$$
 
$$\text{Für W}_{\text{G}} \text{:} \qquad \qquad \boxed{ W_{\text{G}}(T) = W_{\text{G}0} - \frac{\alpha \cdot T^2}{T + \beta} }$$

Für W<sub>G</sub>:

	W <sub>G0</sub> [eV]	α [eV·K <sup>-2</sup> ]	β [K]
Si	1,17	4,73 · 10 <sup>-4</sup>	636
Ge	0,74	4,44 · 10 <sup>-4</sup>	235
GaAs	1,52	5,41 · 10 <sup>-4</sup>	204

#### **Der pn-Übergang:** (Grenzschicht zwischen n-dotierten und p-dotierten Zone)

**Raumladungsdichte:** Dichte der ortsfesten negativen Ladung in der p-Zone:  $ho_p = -e \cdot N_{\!A}^-$ Dichte der ortsfesten positiven Ladung in der n-Zone :  $\rho_n = e \cdot N_D^+$ 

$$x_p \cdot \rho_p = x_n \cdot \rho_n$$

Diffusionsspannung: = gegenseitige Aufladung von p- und n-Zone erzeugt eine elektrische Spannung zwischen den beiden Zonen

**Sperrschichtweite:**  $W_s$  (Raumladungszone) erstreckt sich von  $x_p$  bis  $x_n$ 

Sperrschichtweite ohne äußere anliegende Spannung:  $W_{S_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}{e} \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)} \cdot U_D$ 

Sperrschichtweite mit Sperrspannung:  $W_{S_R} = \sqrt{\frac{2\epsilon}{e}} \cdot (\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}) \cdot (U_D + U_R) = W_{S0} \cdot \sqrt{\frac{U_D + U_R}{U_D}}$  (U<sub>R</sub> positiv einsetzen)

Sperrschichtkapazität: Die Raumladungszone mit den enthaltenen elektrischen Ladungen wirkt wie ein geladener Plattenkondensator.

 $C_S = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{W_G}$ Sperrschichtkapazität Allgemein:

Sperrschichtkapazität Sperrpolung:  $C_S = \frac{C_S}{A} = \frac{\varepsilon}{W_{S_R}} = C_{S0} \cdot \sqrt{\frac{U_D}{U_D + U_R}}$ C<sub>so</sub> = Kapazität des spannungslosen pn-Übergangs

# Spannung am pn-Übergang:

Sperrpolung:  $U_{pn} = U_D + U_R$  mit  $U_R = Sperrspannung \rightarrow Spannung die man außen anliegt$ 

Flusspolung:  $U_{pn} = U_D - U_F$ 

#### Durchbruch bei hoher Feldstärke in Sperrrichtung:

1.) Lawinen-Effekt bei (>8V) Übergang der beiden Effekte zwischen 6 und 8 Volt Durchbruchspannung

2.) Zener Effekt bei (<6V)

Temperaturabhängigkeit der Kennlinie: (Beeinflusst alle Bereiche der Kennlinie eines pn-Überganges)

Durchlassspannung (bei unverändertem Strom) => 
$$U_{\vartheta 2} = U_{\vartheta 1} + D_{\vartheta}$$
. Δϑ mit  $D_{\vartheta} = \text{Temperaturdurchgriff}$  ≈>  $D_{\vartheta} \approx -\frac{\Delta U_F}{2} \approx -2 \text{mV/K}$  (Gleichhaltung

mit 
$$D_{\vartheta} = \text{Temperaturdurchgriff}$$
  $\approx > D_{\vartheta} \approx -\frac{\Delta U_F}{\Delta T} \approx -2\text{mV/K}$  (Gleichhaltung Durchlassstrom)

Durchlassstrom (bei unveränderter 
$$U_F$$
) =>  $I_F(T) = I_F(T_0) \cdot e^{-0.05K^{-1} \cdot (T - T_0)}$ 

Sperrstrom => 
$$I_R(T) = I_R(T_0) \cdot e^{-0.07K^{-1} \cdot (T - T_0)}$$
  
das bedeutet  $\approx$  eine Verdoppelung pro 10K =>  $I_R(T) = I_R(T_0) \cdot e^{-0.07K^{-1} \cdot (T - T_0)}$ 

#### **Die Diode**

**Sperrpolung** → Sperrrichtung → nur kleiner Sperrstrom fließt



Flusspolung → Durchlassrichtung → mit Spannung exponentiell stark ansteigender Durchlassstrom

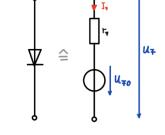
Gesamtstrom durch idealen pn-Übergang  $I = I_{S} \cdot \left(e^{\frac{U}{U_{T}}} - 1\right)$ 

Differenzielle Widerstand:  $r_F = \frac{\Delta U}{\Delta I}$ 

→ Sperrspannung wird erhöht

**Lineare** Ersatzschaltung der Diode in Durchlassrichtung  $U_F = U_{F0} + r_F \cdot I_F$ 

(U<sub>FO</sub> ist Schnittpunkt der Tangente mit der X-Achse U im Kennliniendiagramm)



**Durchlassverluste bei Gleichstrom:** Verlustleistung  $P_D \approx U_F \cdot I_F$ 

**Durchlassverluste bei zeitlich verändertem Strom:** Verlustleistung  $P_D = U_{F0} \cdot I_{F_{AV}} + r_F \cdot \left(I_{F_{eff}}\right)^2$  bei Sinus mal 0,5

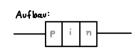
mit  $I_{F_{AV}}$  = arithmetischer Mittelwert des Durchlassstroms,  $I_{F_{eff}}$  = Effektivwert des Durchlassstroms

**Z-Diode:** Bauteile die im Durchbruchbereich betrieben werden.

**Kapazitätsdiode:** spannungsabhängig veränderbare Sperrschichtkapazität genutzt

PIN-Diode: am pn-Übergang ist ein eingeschobener, nicht-dotierter (intrinsischer) Bereich

Photodiode: pn-Übergang wird beleuchtet →elektron-Loch-Paare erzeugt → Fotostrom (Sperrstrom) fließt



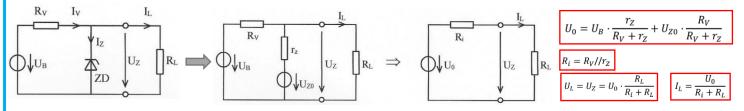
Schottky-Diode: kein pn-Übergang sondern Metall-Halbleiterübergang



+ Kleinere Durchlassspannung, + Nur eine Ladungsträgerart ist für den Stromtransport zuständig → Keine Speicherladung, deshalb praktisch keine Rückstromspitze beim Ausschalten. Dadurch sehr kleine Umschaltverluste und Anwendung bei hohen Schaltfrequenzen möglich, - Höhere, mit der Temperatur stärker ansteigende Sperrströme als die pn-Diode, - Auf Siliziumbasis nur bis Sperrspannung 60 bis 80 Volt verfügbar (Ausnahme SiC)

Lumineszenzdiode (LED) und Laserdiode: Energie des Elektron-Loch-Paars Wg wird als Lichtquant frei

Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode dient Erzeugung einer konstanten, relativ lastunabhängigen Gleichspannung aus einer höheren GS



Zulässiger Arbeitsbereich der Z-Diode: 
$$P_{tot} = I_{Zmax} \cdot U_{Zmax}$$
 Sicherheitsfaktor (z.B. 0,8)   
exakt:  $I_{Zmax} = -\frac{U_{Z0}}{2r_z} + \sqrt{\frac{P_{tot}}{r_Z} + \left(\frac{U_{Z0}}{2r_Z}\right)^2}$  (max. zulässiger Z-Strom  $I_{Zmax}$  bei  $\theta_J = \theta_{Jmax}$  für  $\theta_U = 25$ °C)   
mit  $U_{Z0} = U_Z - r_{Z\ dyn} \cdot I_Z$  (ohne  $r_{th}$ ) Für grob:  $I_{Z\ max} \approx \frac{P_{tot}}{U_{Z\ max}}$ 

$$T_j = T_u + R_{thJA} \cdot P_V$$
 mit  $T_u$  = Umgebungstemperatur, mit  $P_V = U_{Z(temp)} \cdot I_Z$ 

#### Grenzwerte für die Versorgungsspannung UB:

Maximum: bei gegebenem Laststrom: 
$$U_{Bmax} = (I_{Zmax} + I_L) \cdot R_V + U_{Zmax}$$

bei gegebenen Lastwiderstand: 
$$U_{Bmax} = I_{Zmax} \cdot R_V + U_{Zmax} \left(1 + \frac{R_V}{R_L}\right)$$

Minimum: bei gegebenem Laststrom: 
$$U_{Bmin} = (I_{Zmin} + I_L) \cdot R_V + U_{Zmin}$$

bei gegebenen Lastwiderstand: 
$$U_{Bmin} = I_{Zmin} \cdot R_V + U_{Zmin} \left(1 + \frac{R_V}{R_L}\right)$$

#### Grenzwerte für Iz:

$$I_{Z~grenz} pprox rac{P_{Z~grenz}}{U_{Z}}$$
 für P<sub>Z grenz</sub> kann man P<sub>tot</sub> einsetzen

#### Grenzwerte für den Vorwiderstand R<sub>V</sub>:

Maximum: 
$$R_{V max} = \frac{U_{B min} - U_{Z min}}{I_{Z min} + I_{L max}} \qquad R_{V max} = \frac{U_{B min} - U_{Z min}}{I_{Z min} + (\frac{U_{Z min}}{R_L})}$$

Minimum: 
$$R_{V min} = \frac{U_{B max} - U_{Z max}}{I_{Z max} + I_{L min}} \qquad R_{V min} = \frac{U_{B max} - U_{Z max}}{I_{Z max} + (\frac{U_{Z max}}{R_L})}$$

#### Grenzwerte für den Lastwiderstand RL:

# Grenzwerte für den Laststrom IL:

Maximum: 
$$I_{Lmax} = \frac{U_B - U_{Zmin}}{R_V} - I_{Zmin}$$
Minimum: 
$$I_{Lmin} = \frac{U_B - U_{Zmax}}{R_V} - I_{Zmax}$$

#### Genauere Betrachtung des differenziellen Widerstandes:

Durchbruchspannung der Z-Diode ist temperaturabhängig:  $U_Z(\vartheta) = U_Z(\vartheta_1) \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta_2 - \vartheta_1)]$ 

$$U_Z(\vartheta) = U_Z(\vartheta_1) \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta_2 - \vartheta_1)]$$

Durchbruchspannung für konstante Temperatur Sperrschichttemperatur  $\vartheta_I$  = 25 °C :  $U_{Z(25^{\circ}C)} = U_{Z0} + I_Z \cdot r_{Zdyn}$ 

Durchbruchspannung der Z-Diode ist temperaturabhängig:  $U_{Z_{II}} \approx U_{Z0} + r_{ZU} \cdot I_{Z}$ 

$$U_{Z_U} \approx U_{Z0} + r_{ZU} \cdot I_Z$$
 mit  $r_{ZU} = r_{Zdyn} + \alpha \cdot U_Z^2 \cdot R_{th}$ 

Statisches Betriebsverhalten bei 25°C differenzielle Widerstand  $r_{zu}$  maßgebend:  $r_{ZU} = r_{Zdyn} + r_{Zth}$ 

$$r_{ZU} = r_{Zdyn} + r_{Zth}$$

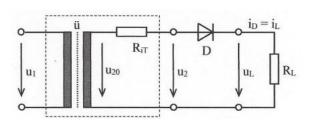
$$t r_{Zth} = \alpha \cdot U_Z^2 \cdot R_{th}$$

$$U_{Brumm} \approx u_{z^{\sim}} = \frac{r_{Zdyn}}{R_V} \cdot U_b$$

Brummspannung am Lastwiderstand:  $U_{Brumm} \approx u_{Z^{\sim}} = \frac{r_{Zdyn}}{R_{Vd}} \cdot U_b$  (mit U<sub>b</sub> = Wechselspannungsanteil) nur r<sub>zdyn</sub> !!!

#### Netzgleichrichter:

#### Einweggleichrichter (Einpuls-Mittlepunktschaltung M1):



$$u_{20} = \frac{u_1}{\ddot{u}} = \hat{u}_{20} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Nur eine Diode leitet während positive Halbwelle

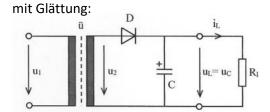
Arithmetischer Mittelwert bei Einweggleichrichtung:

$$\bar{u}_L = 0.318 \cdot \hat{u}_L$$

Effektiv-Spannung einer Einweggleichrichtung:

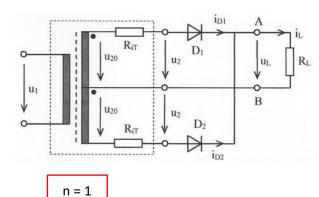
$$U_{L\,RMS} = U_{L\,eff} = \frac{\hat{u}_L}{2} \approx \frac{\hat{u}_{20}}{2}$$





- nur ein Nachladevorgang pro Sinusperiode
- große Kapazität erforderlich für kleine Welligkeit
- große Dioden- und Trafoverluste
- einseitige Transformator Magnetisierung

#### Zweiweggleichrichter - Mittelpunktschaltung oder Zweipuls-Mittelschaltung auch M2-Schaltung:



positive und negative Halbwelle wird genutzt

- + nur eine Diode im Strompfad → geringere Leistungsspannungsverluste
- zweite Sekundärwicklung am Transformator erforderlich

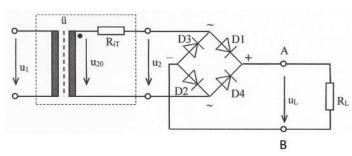
Arithmetischer Mittelwert der M2-Schaltung:

$$\bar{u}_L = 0,64 \cdot \hat{u}_L$$

Effektiv-Spannung der M2 – Schaltung

$$U_{L\,RMS} = U_{L\,eff} = \frac{\widehat{u}_L}{\sqrt{2}} \approx \frac{\widehat{u}_{20}}{\sqrt{2}}$$

#### Brückengleichrichter (Zweipuls-Brückenschaltung) auch B2-Schaltung:



- + nur eine Sekundärwicklung
- 2 Dioden im Stromkreis = zweimal Verlustleistung
- kein gemeinsamer Bezugsleiter für Transformator und Last

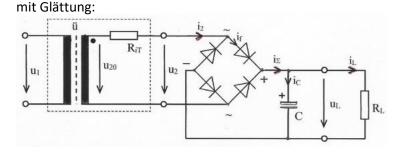
 $^{R_{L}}\,$  Arithmetischer Mittelwert der B2-Schaltung:

$$\bar{u}_L = 0.64 \cdot \hat{u}_L = U_{Leff} \cdot \sqrt{2} \cdot 0.64$$

Effektiv-Spannung der B2 – Schaltung

$$U_{L \; RMS} = U_{L \; eff} = \frac{\widehat{u}_L}{\sqrt{2}} \approx \frac{\widehat{u}_{20}}{\sqrt{2}}$$

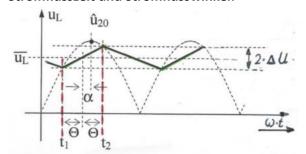
n = 2



#### Genauere Betrachtung der Zweiweggleichrichter:

wenn: 
$$\hat{u}_{20} < 20 \cdot n \cdot U_{F0}$$
 oder  $R_L < 20 \cdot (R_{iT} + n \cdot r_f)$   $\Rightarrow$   $\hat{u}_{20} - i_F \cdot R_{iT} - n(U_{F0} + i_F \cdot r_F) - i_F \cdot R_L = 0$ 

#### Stromflusszeit und Stromflusswinkel:



Welligkeit der Ausgangsspannung:  $U_{SS} = \Delta U$ 

Stromflusszeit:  $t_F = t_2 - t_1$ 

Stromflusswinkel:  $2\theta = \omega \cdot t_F$  (in Bogenmaß)

Symmetrieverschiebung:  $\alpha$  = Verschiebungswinkel zur Symmetrieachse

 $\bar{u}_L$ = Mittelwert der Ausgangsspannung

Erforderliche Trafo-Sekundärspannung:

$$U_{20_{RMS}} = \frac{\overline{u_L} + n \cdot U_{T0}}{\sqrt{2} \cdot \cos(\Theta)}$$

mit  $\bar{u}_L$ = Klemmenspannung an Ausgangsseite

 $U_{T0} = "U_{F0}" \rightarrow Spannungsabfall Diode 0,7 V$ 

Transformatorstrom  $i_2$ :  $i_2 = \widehat{i_2} \cdot cos(\omega' t)$ 

Scheitelwert 
$$\hat{\imath}_2$$
:  $\widehat{\imath_2} = \frac{\pi^2}{4\theta} \cdot \overline{\imath_L}$ 

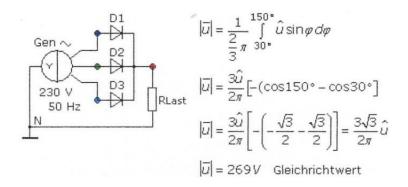
Kapazität des Dämpfungskondensators: 
$$C_L = \frac{\bar{\iota}_l \cdot \left(\frac{T}{2} - t_F\right)}{\Delta U} = \frac{\bar{\iota}_l \cdot (\pi - 2\theta)}{\omega \cdot \Delta U} = \frac{\bar{\iota}_l \cdot \left(\frac{T}{2} - t_f\right)}{2 \cdot u_S}$$

achte auf Bogenmaß

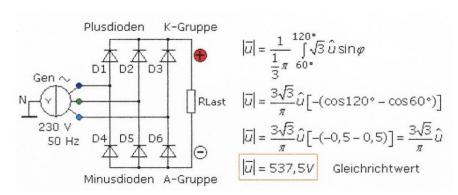
mit  $t_F=rac{2\cdot heta\cdot T}{360^\circ}$ ,  $ar{\iota}_l$  = Stromfluss zu Last,  $\Delta U=u_{SS}$ 

#### **Drehstrom Gleichrichtschaltung:**

#### Ungesteuerte Dreipulsgleichrichtung - M3U



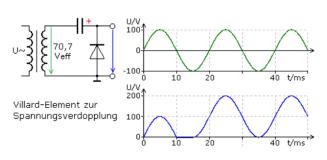
#### Ungesteuerte Drehstrombrücke – B6U

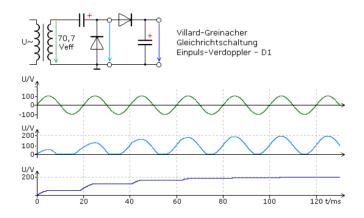


(Neutralleiter fließt kein Strom)

# Spannungsvervielfachung mit Diodenschaltungen:

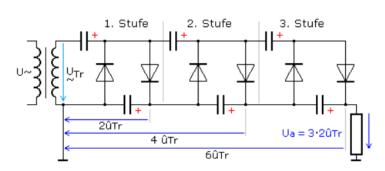
# Einpuls-Spannungsverdoppler D1 nach Villard-Greinacher:





Positive Halbwelle  $\rightarrow$  Diode sperrt  $\rightarrow$  Negative Halbwelle  $\rightarrow$  Diode Leitet  $\rightarrow$  Kondensator links negative aufladen  $\rightarrow$  Kondensator rechts Masse  $\rightarrow$  Ende Negative Halbwelle  $\rightarrow$  Kondensator rechts auf Scheitelwert der Wechselspannung positiv aufgeladen  $\rightarrow$  positive Halbwelle  $\rightarrow$  Diode Sperrt  $\rightarrow$  Kondensator kann nicht entladen  $\rightarrow$  Spannung verschoben

#### Einpuls-Spannungsvervielfacher - Hochspannungskaskade:

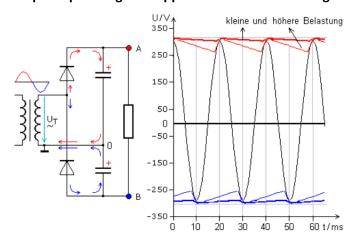


Der Diodenstrom erhöht sich mit der Stufenzahl n

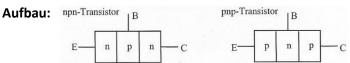
Eingangsstrom:  $i_e = n \cdot i_a$ 

Ausgangsspannung:  $U_a = 2 \cdot U_e \cdot n$ 

#### Zweipuls-Spannungsverdoppler D2 - Delon-Schaltung



#### **Der bipolar Transistor:**



Emitter: hochdotiert, Basis: schwachdotiert und sehr dünn, Kollektor: mitteldotiert → Stromverstärkung funktioniert

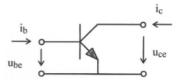
Knotengleichung: 
$$I_E + I_B + I_C = 0$$
 Maschengleichung:

$$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$$

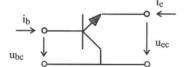
Sperrstrom verdoppelt sich pro 10K

Leistung vom Transistor: 
$$P_{transistor} = U_{CE} \cdot I_{C}$$

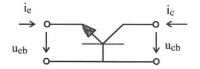
**Temperatur:** 
$$\vartheta_J = \vartheta_u + \vartheta_{tran} = \vartheta_u + (r_{th} \cdot P_{transistor})$$







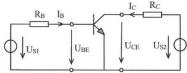
Kollektorschaltung



Basisschaltung

Early-Effekt: Einfluss von UCB auf IC, da UCB Einfluss auf WS von Kollektor-pn-Übergang und damit auf WB

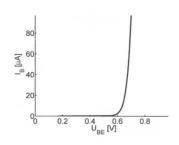
Emitterschaltung: (Ein und Ausgang über Emitterverbunden, auf Masse) (Ausgang am Kollektor)



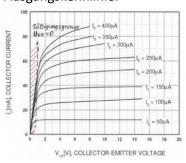
Eingangsstrom I<sub>B</sub> Ausgangsstrom I<sub>C</sub>

Gleichstromverstärkung  $B = \frac{I_C}{I_B}$ 

Eingangskennlinie:  $I_B = f(U_{BE})$  ungefähr Basis-Emitter Diode

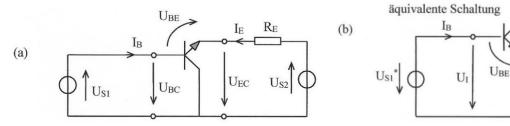


Ausgangskennlinie:



 $S\"{attigungsbetrieb}: (U_{CE} < U_{BE}) \rightarrow U_{CB} < 0 \rightarrow Minorit\"{atstr\"{a}ger}$  werden aus Basis n.volls. abgesaugt  $\rightarrow$  I<sub>C</sub> sinkt,  $S\"{attigungsgrenze}: U_{CB} = 0$ 

# Kollektorschaltung: (Eingang an Basis) (Ausgang beim Emitter) (Kollektor an Betrieb Spannung)



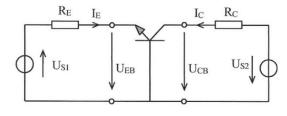
Eingangsstrom I<sub>B</sub> Ausgangsstrom I<sub>E</sub>

Kennlinien: Wie in Emitter Schaltung

Stromverstärkung: B+1

Spannungsverstärkung:  $A_U \approx 1$ 

#### Basisschaltung: (Eingang am Emitter) (Ausgang am Kollektor) (Basis auf Masse)



Eingangsstrom I<sub>E</sub> Ausgangsstrom I<sub>C</sub>

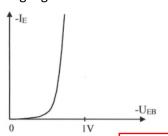
Eingangsspannung UEB Ausgangsspannung UCB

 $U_{EB}$  verändern  $\rightarrow$   $I_E$  stark verändert  $\rightarrow$   $I_C$  stark verändert  $\rightarrow$  Spannungsabfalländerung an  $R_C$  groß  $\rightarrow$   $U_{CB}$  Ausgangsspannung stark verändert

U<sub>S2</sub>

Uo

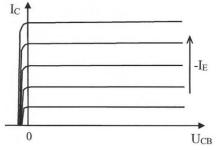
Eingangskennlinie:



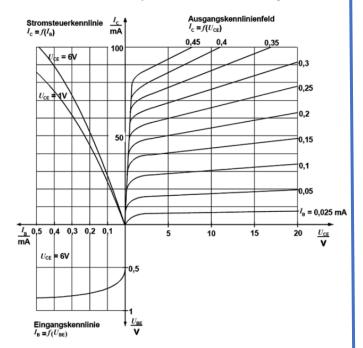
Stromverstärkung:  $A \approx \frac{B}{B+1}$ 

 $A \approx \frac{B}{B+1} \approx 1$ 

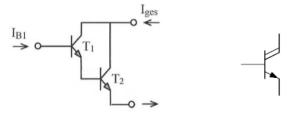
Ausgangskennlinie: Ic



#### Kennlinien in Vierquadranten-Darstellung



# **Darlington- oder Super-Beta-Schaltung**



Stromverstärkung multipliziert sich:

Es gilt näherungsweise B\_{ges} \approx B\_1 \cdot B\_2 und analog für Wechselsignale  $\beta_{ges} \approx \beta_1 \cdot \beta_2$ 

#### Arbeitspunkt des Bipolar-Transistor:

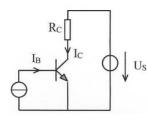
# Einstellen des Arbeitspunktes: (UCE und IC)

# 1. Einprägung des Basisstromes:

 $R_C = \frac{U_S - U_{CE}}{I_C}$ Widerstand R<sub>C</sub>:

Widerstand R<sub>B</sub>:  $R_B = \frac{U_S - U_{BE}}{I_{PB}}$ 

Kollektorstrom:  $I_C \approx I_B \cdot B = \frac{U_S - U_{BE}}{R_B} \cdot B$ 



a): prinzipiell

b): technische Näherung durch Basis-Vorwiderstand RB

Kollektorspannung:  $U_{CE} = U_S - U_{R_C} = U_S - (R_C \cdot I_C)$ 

# 2. Einprägung der Basis-Emitter-Spannung:

$$U_{BE} = U_S \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - I_B \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

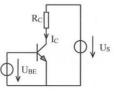
$$R_1 = \frac{U_S - U_{BE}}{I_1} = \frac{U_S - U_{BE}}{I_2 + I_B}$$

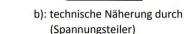
$$R_2 = \frac{U_{BE}}{I_2}$$

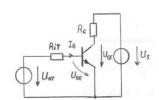
Ersatzschaltung dient zum Herleiten der obigen Formeln

 $I_C$  ergibt sich aus Spannungssteuerkennlinie  $I_C$  =  $f(U_{BE})$ 

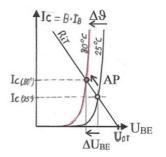
Einstellen der U<sub>CE</sub>  $R_C = \frac{U_S - U_{CE}}{I_C}$ 







c): Ersatzschaltung

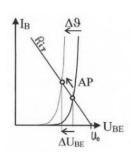


#### Stabilisierung des Arbeitspunktes:

#### Einflussgrößen auf AP-Verschiebung:

# 1. Temperaturabhängigkeit der $U_{BE}$ ( $\Delta U_{BE}$ -Effekt) (sinkt bei steigender Temperatur)

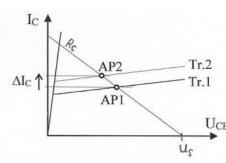
Bei Silizium-npn-Transistoren:  $D_{\vartheta_{U_{BE}}} = rac{\partial U_{BE}}{\partial artheta} \, pprox -2 rac{mV}{\kappa}$ 



#### 2. Änderung der Stromverstärkung B (ΔB-Effekt)

Ursache: Alterung oder Temperaturveränderung

$$\frac{B_{max}}{B_{min}} \approx 1.8 \dots 2.6$$



#### Gegenkopplungsmaßnahmen zur Arbeitspunkt-Stabilisierung:

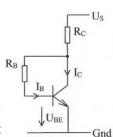
#### Basisstrom-Einprägung mit Spannungsgegenkopplung (Parallelgegenkopplung)

$$R_B = \frac{U_{CE} - U_{BE}}{I_B}$$

$$R_C = \frac{U_S - U_{CE}}{I_C + I_B}$$

$$R_B = \frac{U_{CE} - U_{BE}}{I_B} \qquad \qquad R_C = \frac{U_S - U_{CE}}{I_C + I_B} \qquad \qquad I_C \approx B \cdot \frac{(U_S - U_{BE})}{R_B + B \cdot R_C}$$

Steigt  $I_C$  um  $\Delta I_C$  infolge  $\Delta B$ -Effekt  $\rightarrow$   $U_{CE}$  sinkt  $\rightarrow$   $R_B$  am Kollektorpotential  $\rightarrow$   $I_B$  sinkt  $\rightarrow$   $I_C$  wieder reduziert



# Basis-Spannungseinprägung mit Strom-Gegenkopplung (Reihengegenkopplung)

$$R_E = \frac{U_{RE}}{-I_E} \approx \frac{U_{R_E}}{I_C}$$

Gl. 10.9 
$$R_C = \frac{U_S - U_{CE} - U_{R_E}}{I_C}$$

Gl. 10.10

Gl. 10.12

$$R_1 = \frac{U_S - U_{BE} - U_{R_E}}{I_{R_2} + I_B} \qquad \text{Gl. 10.11} \qquad \qquad R_2 = \frac{U_{BE} + U_{R_E}}{I_{R_2}}$$

$$U_{CE} = U_S - (I_C \cdot R_C) - (I_C \cdot R_E)$$

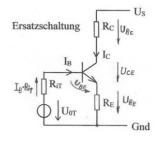
Steigt  $I_C$  um  $\Delta I_C$  infolge  $\Delta U_{BE}$  -Effekt  $\rightarrow$  Spannungsabfall  $U_{Re}$  erhöht  $\rightarrow U_{0T}$  const  $\rightarrow I_B$  kleiner  $\rightarrow$  B-Kopplung  $\rightarrow I_C$  kleiner

AP einer bereits dimensionierten Schaltung berechnen:

$$U_{0T} = U_S \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$mit R_{iT} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{0T} = U_S \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad mit \ R_{iT} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \qquad I_C \approx B \cdot \frac{U_{0T} - U_{BE}}{R_{iT} + B \cdot R_E}$$



Für B >> 1  $\rightarrow$   $I_E \approx I_C$ 

#### Verfahren zur Berechnung von Abweichungen des Arbeitspunktes

$$\Delta I_C = f (\Delta U_{BE}, \Delta I_{CBO}, \Delta B, \Delta U_S, \Delta R_x)$$

#### Berechnung von Abweichungen des Arbeitspunktes einer gegebenen Schaltung:

$$\Delta I_C \approx \frac{B}{R_{iT} + B} \cdot 2 \frac{mV}{K} \cdot \frac{\Delta \vartheta}{R_E}$$

$$\Delta I_C \approx \frac{2mV}{K} \cdot \frac{\Delta \vartheta}{R_E}$$

 $\Delta I_C pprox rac{B}{R_{iT}+B} \cdot 2rac{mV}{K} \cdot rac{\Delta \vartheta}{R_E}$  Bzw. wenn R<sub>iT</sub> vernb.  $\Delta I_C pprox rac{2mV}{K} \cdot rac{\Delta \vartheta}{R_E}$  Ergebnis mit Präfix m, für Ic neu weitere Rechnung

Für ΔB-Effekt:

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{R_{iT}}{R_E} \cdot \frac{B_{max} - B_{min}}{B^2}$$

$$mit~R_{lT} = rac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$
 Bzw. wenn R<sub>IT</sub> vernb.  $\Delta I_C pprox rac{2mV}{K} \cdot rac{\Delta artheta}{R_E}$ 

$$\Delta I_C \approx \frac{2mV}{K} \cdot \frac{\Delta \vartheta}{R_E}$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{R_1 \cdot R_2}{(R_1 + R_2)} \cdot \frac{B_{max} - B_{min}}{B^2 \cdot R_F}$$

### Stabilisierung des Arbeitspunktes bei der Schaltungsdimensionierung:

Dimensionierung des Emitterwiderstand RE

$$R_E \geq \frac{2mV}{K} \cdot \frac{\Delta \vartheta}{\Delta I_C}$$

Dimensionierung des Spannungsteilers R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>  $R_{iT} \leq \frac{\Delta I_C}{I_C} \cdot R_E \cdot \frac{\left(B_{typ}\right)^2}{B_{max} - B_{min}}$  mit R<sub>iT</sub> = R<sub>1</sub> // R<sub>2</sub>

$$R_{iT} \le \frac{\Delta I_C}{I_C} \cdot R_E \cdot \frac{\left(B_{typ}\right)^2}{B_{max} - B_{min}}$$

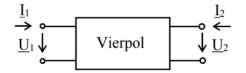
mit 
$$R_{iT} = R_1 // R_2$$

# Vierpoltheorie:

Kleinsignal-Stromverstärkung:  $h_{fe} = h_{21e} = \beta \approx \frac{\Delta U_{BE}}{\Lambda I_{e}}$ 

Eingangsimpedanz:  $h_{ie} = h_{11e} = r_{be} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ 

Ausgangsadmittanz:  $h_{oe} = h_{22e} = \frac{1}{r_{ce}} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CF}}$ 



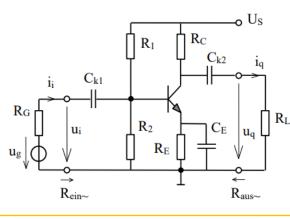
Vierpolgleichungen mit H-Parametern (Hybrid-Parameter)

 $\underline{\mathbf{U}}_1 = \underline{\mathbf{H}}_{11} \cdot \underline{\mathbf{I}}_1 + \underline{\mathbf{H}}_{12} \cdot \underline{\mathbf{U}}_2$  $I_2 = H_{21} \cdot I_1 + H_{22} \cdot U_2$ 

Übertragungsverhältnis der Gegenspannung: hre = h12e vernachlässigbar

$$h_{xy_e/AP} = H_{eI} \cdot H_{eU} \cdot h_{platzhalter}$$

#### Wechselspannungsverstärker in Emitter Schaltung:



#### Eingangswiderstand

$$R_{ein\sim} = R_1 // R_2 // r_{be} = R_{iT} // r_{be}$$

# Leerlauf-Spannungsverstärkung

Ausgangswiderstand

$$R_{aus} \sim = r_{ce} // R_C$$

Stromverstärkung

(Ausgang belastet mit  $R_L = 12 \text{ k}\Omega$ )

$$V_i = \frac{i_q}{i_i} = \frac{u_q/R_L}{u_i/R_{ein^{\sim}}} = V_u \cdot \frac{R_{ein^{\sim}}}{R_L} = V_{u0} \cdot \frac{R_{ein^{\sim}}}{R_{aus^{\sim}} + R_L}$$

Spannungsverstärkung (Ausgang

$$V_u = \frac{u_q}{u_i} = V_{u0} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{aus^{\sim}}}$$

$$V_p = \frac{p_q}{p_i} = \frac{u_q \cdot i_q}{u_i \cdot i_i} = V_u \cdot V_i$$

$$V_{u0} = \frac{-\beta \cdot r_{ce} \cdot [(R_{E^{\sim}} + r_{ce})//R_{C}]}{(R_{E^{\sim}} + r_{ce}) \cdot [(\beta + 1) \cdot R_{E^{\sim}} + r_{be}]}$$

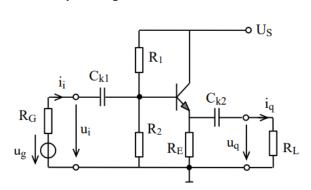
 $Mit \quad r_{ce}\!>>\! R_{E^\sim} \quad und \quad r_{ce}\!>>\! R_C \quad wird \; daraus$ 

Gilt auch  $r_{be} << (\beta+1) \cdot R_{E}$ , so ergibt sich

$$\begin{aligned} V_{u0} \approx \frac{-\beta \cdot R_{C}}{\left(\beta + 1\right) \cdot R_{E^{\sim}} + r_{be}} \\ \\ V_{u0} \approx -\frac{R_{C}}{R_{E^{\sim}}} \end{aligned}$$

Transitfrequenz: die Frequenz wo Verstärkung auf 1 abfällt

#### Wechselspannungsverstärker in Kollektorschaltung:



$$R_{ein\sim} = R_1 // R_2 // [r_{be} + (\beta+1) \cdot (R_E // R_L // r_{ce})]$$

$$R_{aus\sim} = R_E / / r_{ce} / / \left[ \frac{r_{be} + (R_G / / R_1 / / R_2)}{\beta + 1} \right]$$

$$V_{u0} = \frac{(\beta + 1) \cdot (r_{ce} / / R_E)}{r_{be} + (\beta + 1) \cdot (r_{ce} / / R_E)} = \frac{(r_{ce} / / R_E)}{r_{eb} + (r_{ce} / / R_E)} \qquad V_u = V_{u0} \cdot \frac{R_L}{R_{aus^{\sim}} + R_L}$$

$$V_u = V_{u0} \cdot \frac{R_L}{R_{aus^{\sim}} + R_L}$$

	Emitterschaltung	Kollektorschaltung <sup>(18)</sup>	Basisschaltung
Rein~	mittel	groß	klein
	7 kΩ	$(100 \text{ k}\Omega)$ 17 k $\Omega$	50 Ω
Raus~	mittel	klein	mittel
	10 kΩ	(10 Ω) 10 Ω	10 kΩ
Vu0	groß	≤ 1	groß
	170	(0,99) 0,993	180
Vi	mittel / groß	mittel / (groß)	≤ 1
	50	(90) 17	0,5
$\mathbf{V}_{\mathbf{p}}$	sehr groß	mittel / (groß)	mittel
	5000	(90) 16	40
φ (u <sub>q</sub> )	180°	0°	0°

# Legende für Formelzeichen:

$n_0$	Konzentration negativer Ladungsträger (Elektronen)
$p_0$	Konzentration positiver Ladungsträger (Löcher)
n <sub>i</sub>	Gleichgewichtkonzentration, Ladungsträgerdichte, Intrinsic-Zahl
W <sub>G</sub>	ΔE zwischen Valenz und Leitungsband → Bandabstand
Wc	Leitband-Kante
$W_V$	Valenzband-Kante
$W_{F}$	Fermi-Niveau (Fermi-Kante)
$W_D$	Energie-Niveau der Störterme
Ws	Sperrschichtweite
W <sub>vac</sub>	Vakuumenergie
W <sub>M</sub>	Austrittsarbeit
Tj	Sperrschichttemperatur
Tu	Umgebungstemperatur
U <sub>1</sub>	primärseitige Klemmenspannung des Trafos
U <sub>20</sub>	sekundärseitige Leerlaufspannung des Trafos
U <sub>2</sub>	sekundärseitige Klemmenspannung des Trafos
R <sub>iT</sub>	Ersatzwiderstand für Wicklungswiderstand
ü	Übersetzungsverhältnis

μ	Ladungsträger-Beweglichkeit	
N <sub>C</sub>	Effektive Zustandsdichte vom Leitungsband	
N <sub>V</sub> Effektive Zustandsdichte vom Valenzbar		
$N_D^+$	Konzentration der ionisierten Donatoren	
$N_A^-$ Konzentration der ionisierten Akzeptor		
n <sub>n0</sub>	Konzentration der Elektronen im n-Halbleiter	
p <sub>n0</sub>	Konzentration der Löcher in n-Halbleiter	
n <sub>p0</sub>	Konzentration der Elektronen im p-Halbleiter	
p <sub>p0</sub> Konzentration der Löcher im p-Halbleiter		
κ Leitfähigkeit		
U <sub>R</sub>	Sperrspannung	
U <sub>D</sub>	Diffusionspannung	
U Anliegende äußere Spannung		
U <sub>T</sub> Temperaturspannung I <sub>s</sub> Sperrsättigungsstrom		

#### Konstanten:

# pn-Übergang Temperatur Energiebändermodell Leitfähigkeit

k	Bolzman-Konstante	$k = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{Ws}{K}$
е	Elementarladung	e = 1,6 · 10 <sup>-19</sup> As
K	Kelvin	°C +273,15 = K
?	Temperaturdurc??	-2 mV/K
U <sub>BE</sub>	Basis-Emitter-Spng.	0,7V
$W_{G}$	Bei Silizium	1,12eV= 1,12· 1,6 · 10 <sup>-19</sup> Ws

Dichte n <sub>n</sub> Metall	$5 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3} < n_n < 5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

Merkhi	Merkhilfen für Umrechnungen			
K	Kelvin	°C +273,15 = K		

10 <sup>24</sup>	Yotta	Υ
10 <sup>21</sup>	Zetta	Z
10 <sup>18</sup>	Exa	E
10 <sup>15</sup>	Peta	Р
10 <sup>12</sup>	Tera	Т
10 <sup>9</sup>	Giga	G
10 <sup>6</sup>	Mega	М
10 <sup>3</sup>	Kilo	k
10 <sup>2</sup>	Hekto	h
10 <sup>1</sup>	Deka	da
		1

10-1	Dezi	d
10-2	Zenti	С
10 <sup>-3</sup>	Milli	m
10 <sup>-6</sup>	Mikro	μ
10 <sup>-9</sup>	Nano	n
10 <sup>-12</sup>	Piko	р
10 <sup>-15</sup>	Femto	f
10 <sup>-18</sup>	Atto	a
10 <sup>-21</sup>	Zepto	Z
10 <sup>-24</sup>	Yokto	Υ

$$\frac{1}{2\pi} = \frac{1}{360^{\circ}}$$

Komma nach links  $\rightarrow 10^{-1}$  Komma nach rechts  $\rightarrow 10^{-1}$